# BL14B2 産業利用 Ⅱ

## 1. 概要

BL14B2は産業分野のXAFS測定を対象とした偏向電磁 石光源のビームラインで、簡便で高能率なXAFS測定を目 指して研究支援と機器開発を行っている。2010年度は、 2009年度に開発した透過法QXAFS測定の自動測定システ ム(2009年度SPring-8年報参照)を蛍光法へ対応させ、更な る省力化と効率化を進めた。また、蛍光法の主要な検出器 である19素子ゲルマニウム半導体検出器(19素子SSD)調 整(計測する蛍光X線の抽出)の自動化プログラムと測定デ ータをXAFSデータ解析ソフトで扱う形式に自動で変換す るツールを開発してユーザの負担軽減を図った。更に、ユ ーザの多様な要望に応えるために、反応性ガス雰囲気その 場測定用高温セルを改良した。これらの詳細を以下に示す。

# 2. 自動XAFS測定システム(45度配置蛍光法への対応)

2009年度に開発したAuto-XAFSは透過法のみに対応し ていたが、2010年度はAuto-XAFSをグレードアップし、試 料把持チャックの45度回転、蛍光法用試料位置調整方法の 確立、19素子SSDの計数率自動調整プログラムを開発し、 Auto-XAFSプログラムに組み込むことにより19素子SSD による45度配置での蛍光法XAFSの自動測定も可能とし た。蛍光法用試料位置調整方法を確立するために試料回転 軸が試料表面を含む平面内に含まれるような試料ホルダを 製作した(図1(a))。この試料ホルダ作成は試料重心と試 料把持チャックの回転中心とがdだけ離れている場合、透 過法で行っている試料位置調整後に試料把持チャックの 45度回転すると、x = d (1-cos45°)だけ入射光と試料重心が ずれることへの対応の一環である(図1(b))。試料回転軸 が試料表面を含む平面上にあり、試料回転前の試料重心位 置から試料回転軸までの距離dが分かれば、xを計算できる。 そこで、試料表面を含む平面内に試料回転軸が含まれるよ うに保持できる図1(a)のホルダを導入し、ホルダ中心に 対する試料重心のずれdをCCDカメラで読み取り、計算さ れるxを補正した位置に試料を移動することで、適正な試 料位置調整を実現した。

更に、指定したX線エネルギーにおいて、入射スリット の水平幅と試料から19素子SSDまでの距離を調整して目標 の計数率になるような19素子SSDの計数率自動調整機能を Auto-XAFSに追加導入した。この際、計数率をチェック するX線エネルギー(ブラッグ角)や調整モード、調整範 囲、目標計数率は、Auto-XAFSのフロントパネル上に配 置したペーン上で設定できるようにした。2011年度は透過 法、45°配置蛍光法に加え斜入射配置蛍光法の自動化を予 定している。

### 3. 19素子SSD ROI設定の自動化

19素子SSDの効率的運用を目指し、ROI (Region Of Interest) 設定の自動化プログラムの開発を行った。19素 子SSDは高効率な蛍光XAFS測定に欠かせない検出機器で あるが、計測する蛍光X線を切り出すROI設定を各素子に ついて全て手作業で行っていたため熟達したユーザであっ てもこの調整作業に一吸収端につき約50分を要していた。



BL14B2では、これまで手作業で行ってきたROI設定の記 録をデータベースに蓄積しており、本プログラムはこのデ ータベースを活用する。図2にROI設定自動化プログラム のフロントパネルを示す。このROI設定自動化プログラム を使用した場合、ユーザが行う主な作業は、データベース から計測する蛍光X線のデータを選択し、メインアンプの コースゲインを設定することとROI設定が正しく行われて いるか確認し、必要に応じて微調整することである。ここ でROI設定の確認とは、設定パラメータであるCentroid (ROIの中心)とWidth (ROIの幅)が妥当かどうか実際に 検出されたX線スペクトルを確認することである。ROI設 定自動化機構の開発によって、非熟達者であっても15分以 下で作業が完了するようになり、実験効率及び利便性が大 きく向上した。

# 4. XAFS測定データ変換の自動化

光学調整の完全自動化「Auto-Optics」、自動XAFS測定



#### 図2 ROI設定プログラム

システム「Auto-XAFS」の開発によって、実験効率の大 幅な向上で従来以上に多くのXAFS測定が行える反面、ユ ーザが確認すべき測定データ数も膨大になり、この確認作 業がユーザの負担を増加させるばかりでなく、測定能率改 善の律速にもなりつつあった。

2010年度は、XAFS測定結果を容易に確認できるXAFS 測定データ自動変換プログラム「Auto-Data Converter」 の開発を行い、既存のQXAFS測定プログラムに組み込む ことにより測定からデータ変換までの自動化を実現した。 これまでは一測定データ毎に手動で解析ソフトウェア用に 測定データを変換して測定結果の妥当性を検討していたた め、in-situ測定のような連続測定の際には60秒に1回程度 の高い頻度でデータ変換作業が発生しユーザの負担が大き かった。

XAFS測定データ自動変換プログラムのフロントパネル を図3に示す。データ変換パラメータとして測定吸収端を 予め設定しておけば、測定終了後直ちに測定データを変換 し解析可能な形式にてファイル出力する。データ変換プロ グラムには、QXAFS測定による多量(数千点)のデータ 点を解析に必要な数に平滑化処理する機能を備えており、 出力ファイル形式はフリーウェアの解析ソフトAthenaと リガク社製REX2000に対応している。データ変換プログ ラムは負荷分散の目的から測定用PCには配置せず別PC上 で動作させて出力ファイルのみを返す形態をとっている。 このプログラムの導入により測定が終了してから数秒後に は測定結果を確認することが可能となったことにより、測 定結果の確認が迅速に行えるようになった。2011年度は測 定データの自動変換を蛍光法にも拡大し、さらなる利便性 の向上・効率化を目指す予定である。

### 5. in-situ XAFS用新規高温セルの導入

これまでに反応ガス雰囲気下及び流通下において触媒等の材料のin-situ XAFS測定を行うために汎用的な石英製高



図3 XAFS測定データ自動変換プログラム

温セルを導入しているが、最高温度が800℃までであり、 かつ透過法の測定しかできなかった。

2010年度は、より高い温度まで昇温可能な透過法用セル 及び蛍光法に対応できる石英製セルを導入した。透過法用 石英製高温セル(図4)は、着脱式のマイクロヒーターが 取り付けられ、室温から1000℃まで昇温可能である。ガス 導入部の形状は $\phi$ 15 mm × 120 mmの筒状で、現状の反 応セルよりガス流通部の体積が約5分の1小さくなってい る。放射光入射部と出射部の窓の有効径は $\phi$ 15 mmであ り、SUS製の窓板にカプトン膜が接着してある。シール材 は、バイトンO-リングを用いて真空シールしており、加 熱中は冷却水を循環させて冷却する。測定可能な試料の形 状は、 $\phi$ 10 mm及び $\phi$ 7 mmの円筒状で、1 mm及び25 mm、 12 mm程度またはそれ以下の厚みの試料を挿入できるよ うにサンプルホルダーをそれぞれ準備した。蛍光法用石英 製高温セル(図5)は、透過及び蛍光測定が可能で、大口 径の蛍光取出し窓を有している。加熱ヒーターが直巻きさ れており、通常使用では600℃まで昇温可能である。窓の 設計は、透過法用高温セルと同様で、入射窓及び透過窓の 有効径は $\phi$ 15 mmである。蛍光窓の有効径は $\phi$ 65 mmで 19素子半導体検出器の検出素子全てに蛍光が入るように 設計した。また、全長は約260 mmで試料から蛍光窓ま での距離は70 mm、検出器までの距離は80 mm以上であ る。ガスの経路はそれぞれの窓に1/8インチのSUS管が接 続されていて、蛍光窓側より反応ガスを流入し、入射窓 側及び透過窓側よりガスを流出させる。試料については、  $\phi$ 10 mm×厚さ1 mm程度以下の円筒状試料を挿入できる サンプルホルダーを用意している。

> 産業利用推進室 産業利用支援グループ 陰地 宏、高垣 昌史、谷口 陽介 平山 明香、本間 徹生



図4 石英製透過法用高温セル



図5 石英製蛍光法用高温セル